

智能功率模块 600V/30A 3相全桥驱动
描述

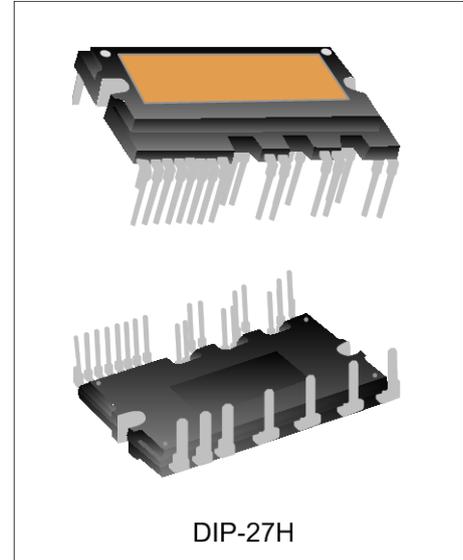
SD30M60AC 是高度集成、高可靠性的 3 相无刷直流电机驱动电路，主要应用于较低功率的变频驱动，如空调、洗碗机、工业缝纫机等。其内置了 6 个低损耗的 IGBT 管和 3 个高速半桥高压栅极驱动电路。

SD30M60AC 内部集成了欠压、短路、过温等各种电路，提供了优异的保护和宽泛的安全工作范围。由于每一相都有一个独立的负直流端，其电流可以分别单独检测。

SD30M60AC 采用了高绝缘、易导热的设计，提供了非常紧凑的封装体，使用非常方便，尤其适合要求紧凑安装的应用场合。

主要特点

- ◆ 内置 6 个 600V/30A 的低损耗 IGBT；
- ◆ 内置高压栅极驱动电路；
- ◆ 内置欠压保护和过温、过流保护；
- ◆ 内置自举二极管；
- ◆ 完全兼容 3.3V 和 5V 的 MCU 的接口，高电平有效；
- ◆ 3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用；
- ◆ 报警信号：对应于低侧欠压保护和短路保护；
- ◆ 封装体采用 DBC 设计，热阻极低；
- ◆ 绝缘级别：2500Vrms/min。

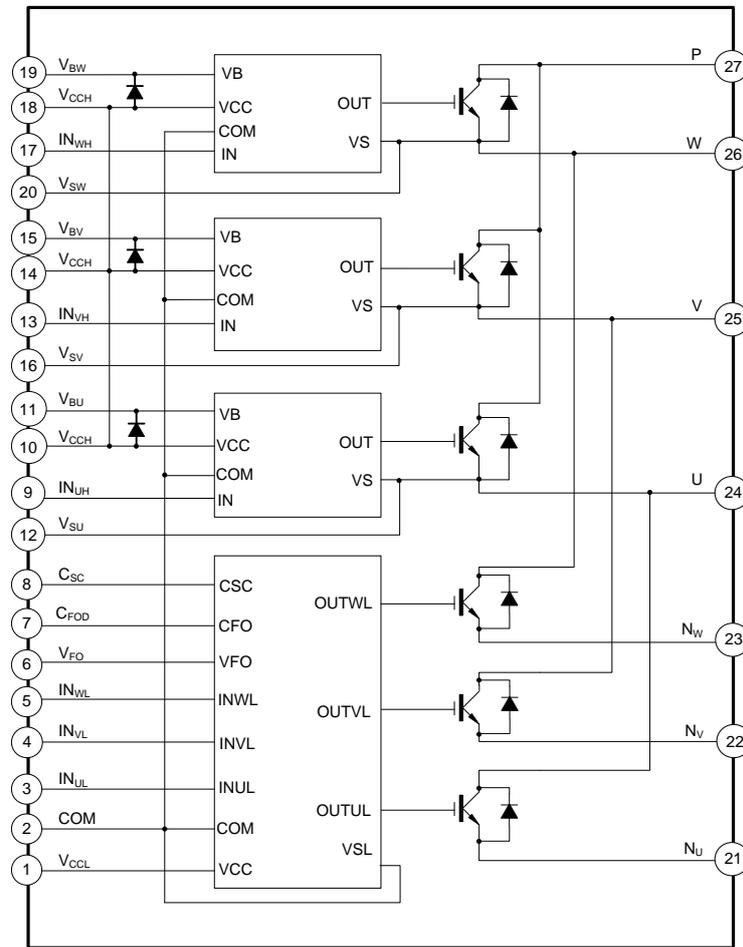

应用

- ◆ 空调压缩机
- ◆ 冰箱压缩机
- ◆ 低功率变频器
- ◆ 工业缝纫机

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SD30M60AC	DIP-27H	SD30M60AC	无铅	料管

内部框图



极限参数

参 数	符号	参数范围	单位
逆变器部分			
加在PN之间的直流母线电压	V_{PN}	450	V
加在PN之间的直流母线电压（浪涌）	$V_{PN(Surge)}$	500	V
集电极和发射极之间的电压	V_{CES}	600	V
单个IGBT集电极持续电流, $T_C=25^{\circ}C$	I_c	30	A
单个IGBT集电极尖峰电流, $T_C=25^{\circ}C$, 脉冲宽度小于1毫秒	I_{CP}	60	A
每个模块最大集电极耗散功率, $T_C=25^{\circ}C$	P_c	106	W
控制部分			
控制电源电压	V_{CC}	20	V
高侧控制电压	V_{BS}	20	V
输入信号电压	V_{IN}	-0.3~17	V

参 数	符号	参数范围	单位
故障输出电源电压	V_{FO}	$-0.3 \sim V_{CC} + 0.3$	V
故障输出电流 V_{FO} 管脚的灌电流	I_{FO}	5	mA
电流检测脚的输入电压	V_{SC}	$-0.3 \sim V_{CC} + 0.3$	V
整体系统			
短路保护的限制电压点 $V_{CC} = V_{BS} = 13.5 \sim 16.5V$, $T_J = 150^\circ C$, 单次且小于2微秒	$V_{PN(Prot)}$	400	V
模块外壳工作温度 限制条件: $-40^\circ C \leq T_J \leq 150^\circ C$	T_C	$-40 \sim 125$	$^\circ C$
存储温度范围	T_{STG}	$-40 \sim 150$	$^\circ C$
每个IGBT的结到外壳的热阻	$R_{\theta JCQ}$	1.2	$^\circ C/W$
每个FRD的结到外壳的热阻	$R_{\theta JCF}$	1.9	$^\circ C/W$
绝缘电压 60赫兹, 正弦, 1分钟 连接管脚到散热器	V_{ISO}	2500	V_{rms}
安装扭矩 安装螺丝: -M3, 推荐值0.62N.m	T	0.5~0.8	N.m
自举二极管正向电流 ($T_C = 25^\circ C$)	I_F	0.5	A
自举二极管正向峰值电流 ($T_C = 25^\circ C$, 1ms脉冲宽度)	I_{FP}	2.0	A

推荐工作条件

参 数	符号	额定值			单位
		最小值	典型值	最大值	
PN之间母线电压	V_{PN}	-	300	400	V
控制电源电压	V_{CC}	13.5	15	16.5	V
高侧控制电压	V_{BS}	13.5	15	16.5	V
控制电压的波动	dV_{CC}/dt dV_{BS}/dt	-1	-	1	V/ μs
输入开启阈值电压	$V_{IN(ON)}$	3.0	-	V_{CC}	V
输入关闭阈值电压	$V_{IN(OFF)}$	0	-	0.6	V
防止桥臂直通的死区时间 $V_{CC} = V_{BS} = 13.5 \sim 16.5V$, $T_J \leq 25^\circ C$	T_{dead}	2.0	-	-	μs
PWM开关频率	f_{PWM}	-	-	20	KHz
电流检测脚电压	V_{SEN}	-4	-	4	V

电气特性参数(除非特别说明, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=V_{BS}=15\text{V}$)

逆变器部分

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
集电极-发射极之间的饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	$V_{CC}=V_{BS}=15\text{V}$, $V_{IN}=5\text{V}$ $I_C=20\text{A}$, $T_J=25^{\circ}\text{C}$	-	-	2.2	V	
FRD正向电压	V_F	$V_{IN}=0\text{V}$, $I_F=20\text{A}$, $T_J=25^{\circ}\text{C}$	-	-	2.2	V	
开关时间	高侧	$V_{PN}=300\text{V}$, $V_{CC}=V_{BS}=15\text{V}$, $I_C=30\text{A}$, $V_{IN}=0\text{V} \leftrightarrow 5\text{V}$, 感性负载 详见图1所示	t_{ON}	-	0.75	-	μs
			$t_{C(ON)}$	-	0.20	-	μs
			t_{OFF}	-	0.55	-	μs
			$t_{C(OFF)}$	-	0.10	-	μs
			t_{rr}	-	0.06	-	μs
	低侧		t_{ON}	-	0.50	-	μs
			$t_{C(ON)}$	-	0.20	-	μs
			t_{OFF}	-	0.20	-	μs
			$t_{C(OFF)}$	-	0.10	-	μs
			t_{rr}	-	0.06	-	μs
集电极-发射极之间的漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=V_{CES}$	-	-	1	mA	

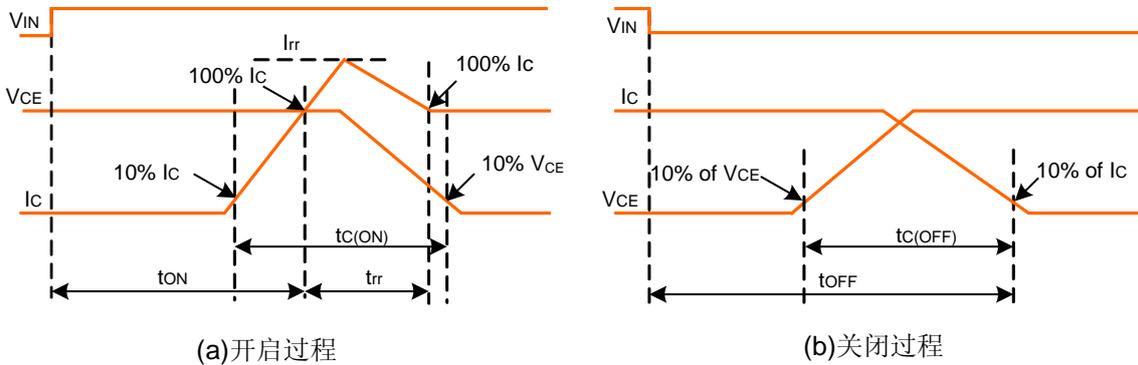


图1. 开关时间定义

控制部分

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC} 静态电流	I_{QCCL}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{INL}=0\text{V}$	$V_{CCL}-\text{COM}$ 之间	-	-	28 mA
	I_{QCCH}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{INH}=0\text{V}$	$V_{CCH}-\text{COM}$ 之间	-	-	600 μA
V_{BS} 静态电流	I_{QBS}	$V_{BS}=15\text{V}$, $V_{INH}=0\text{V}$	$V_{BU}-V_{SU}$, $V_{BV}-V_{SV}$, $V_{BW}-V_{SW}$	-	-	500 μA
故障输出电压	V_{FOH}	$V_{SC}=0\text{V}$, V_{FO} 上拉4.7K Ω 电阻到5V	4.5	-	-	V
	V_{FOL}	$V_{SC}=1\text{V}$, V_{FO} 上拉4.7K Ω 电阻到5V	-	-	0.8	V

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
故障输出脉宽	t_{FO}	$C_{FO}=33nF$ (备注1)	1.0	1.8	-	ms	
短路跳闸电平	$V_{SC(ref)}$	$V_{CC}=15V$ (备注2)	0.45	0.5	0.55	V	
过温保护点	TSD	LVIC上的温度	-	160	-	°C	
过温保护迟滞	ΔTSD	LVIC上的温度	-	10	-	°C	
低侧欠压保护(图4)	UV_{CCD}	V_{CC} 检测电平	10.2	11.1	12.0	V	
	UV_{CCR}	V_{CC} 复位电平	10.8	11.7	12.6	V	
高侧欠压保护(图5)	UV_{BSD}	V_{BS} 检测电平	10.2	11.2	12.2	V	
	UV_{BSR}	V_{BS} 复位电平	10.9	11.9	12.9	V	
导通阈值电压	V_{IH}	逻辑高	输入和COM之间	2.8	-	-	V
关断阈值电压	V_{IL}	逻辑低		-	-	0.9	V

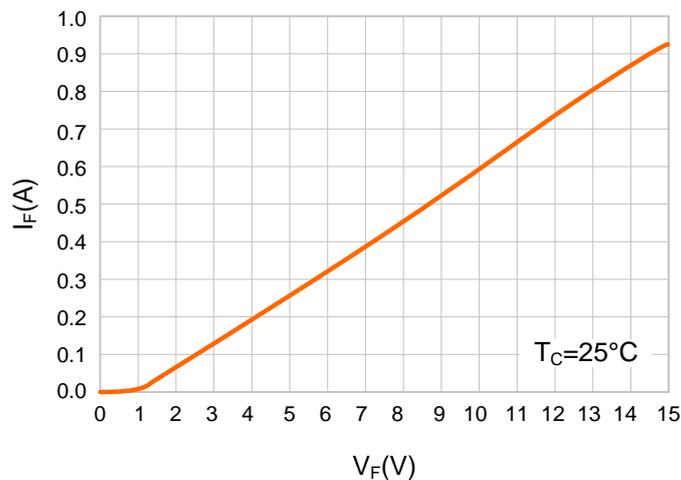
备注1: 故障输出脉宽 t_{FO} 取决于 C_{FOD} , $C_{FO}=18.3 \times 10^{-6} \times t_{FO}[F]$

备注2: 短路保护只对低侧有效

自举二极管部分 (除非特别说明, 适用于每个自举二极管)

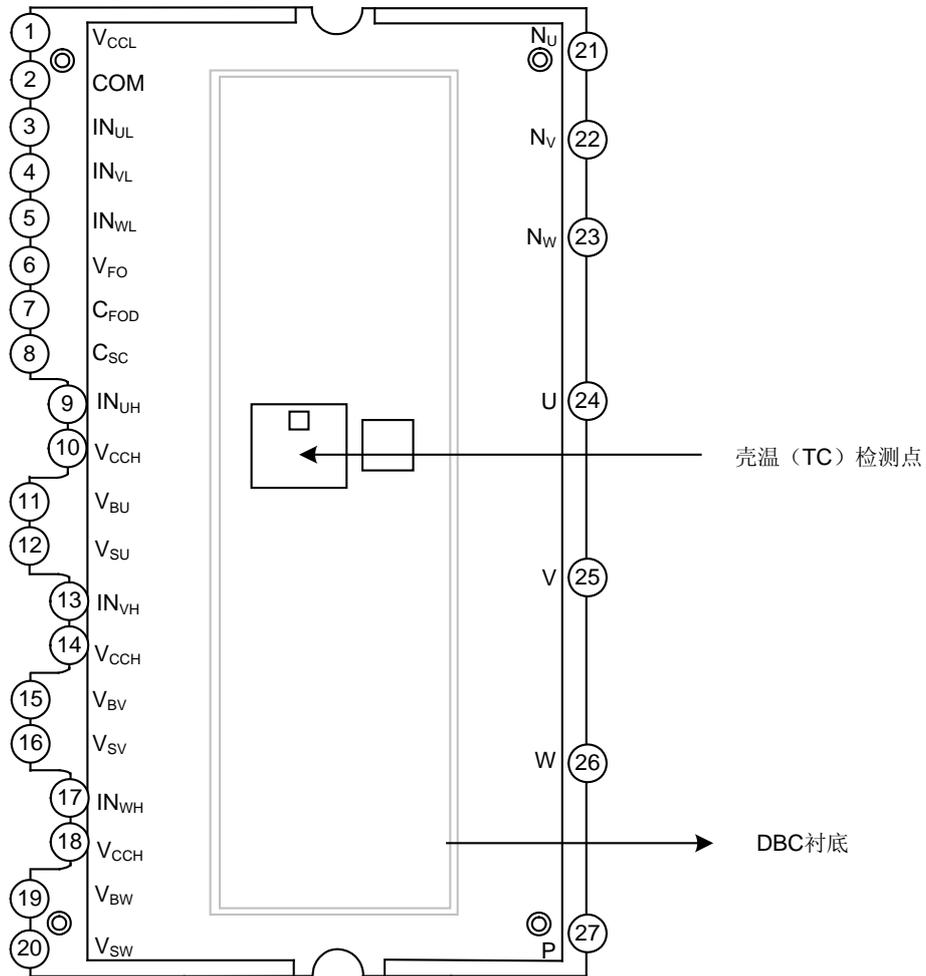
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向电压	V_F	$I_F=0.1A, T_C=25^\circ C$	-	2.2	-	V
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=0.1A, T_C=25^\circ C$	-	80	-	ns

内置自举二极管 V_F-I_F 特性



注: 电阻特性: 等效电阻: $\sim 15\Omega$ 。

管脚排列图

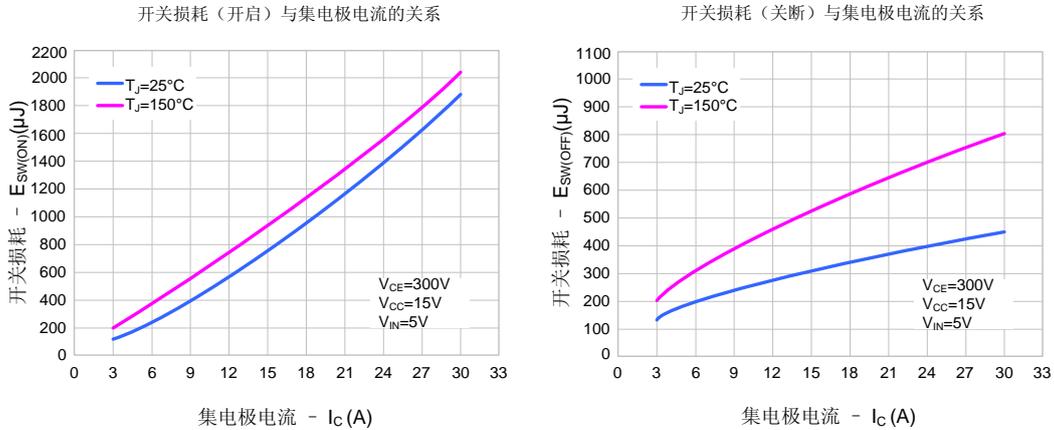


管脚描述

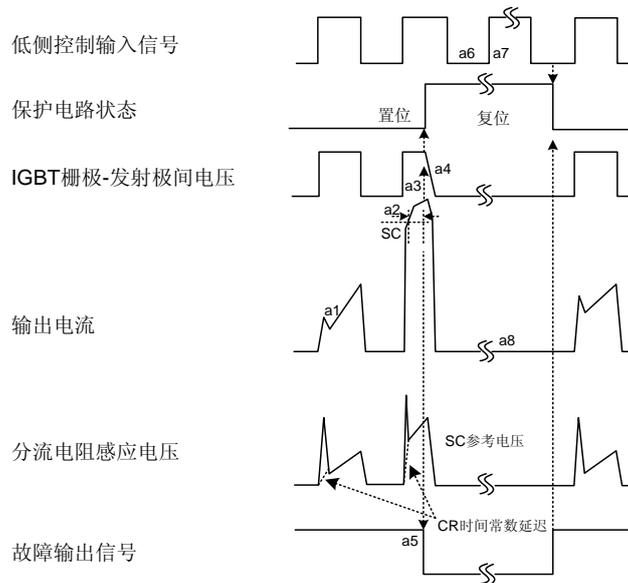
管脚编号	管脚名称	I/O	描 述
1	V _{CCL}	I/O	电源电压用于低侧栅极驱动电路
2	COM	I/O	模块公共地
3	IN _{UL}	I	U相低侧信号输入
4	IN _{VL}	I	V相低侧信号输入
5	IN _{WL}	I	W相低侧信号输入
6	V _{FO}	O	故障输出
7	C _{FOD}	I/O	接电容, 用于调整故障输出持续时间
8	C _{SC}	I/O	接电容, 用于短路电流检测输入及低通滤波
9	IN _{UH}	I	U相高侧信号输入
10	V _{CCH}	I/O	电源电压用于高侧栅极驱动电路
11	V _{BU}	I/O	U相高侧IGBT驱动悬浮供电电压
12	V _{SU}	I/O	U相高侧IGBT驱动悬浮供电地
13	IN _{VH}	I	V相高侧信号输入
14	V _{CCH}	I/O	电源电压用于高侧栅极驱动电路
15	V _{BV}	I/O	V相高侧IGBT驱动悬浮供电电压
16	V _{SV}	I/O	V相高侧IGBT驱动悬浮供电地
17	IN _{WH}	I	W相高侧信号输入
18	V _{CCH}	I/O	电源电压用于高侧栅极驱动电路
19	V _{BW}	I/O	W相高侧IGBT驱动悬浮供电电压
20	V _{SW}	I/O	W相高侧IGBT驱动悬浮供电地
21	N _U	I/O	U相直流负端
22	N _V	I/O	V相直流负端
23	N _W	I/O	W相直流负端
24	U	O	U相输出
25	V	O	V相输出
26	W	O	W相输出
27	P	I/O	直流正端

开关损耗

开关损耗（典型值）



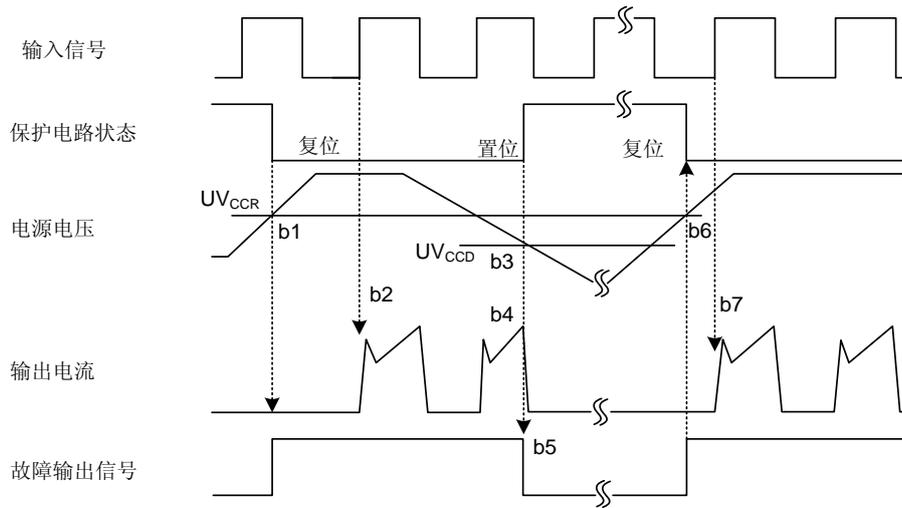
控制时序说明



（包含外部分流电阻和CR 连接）

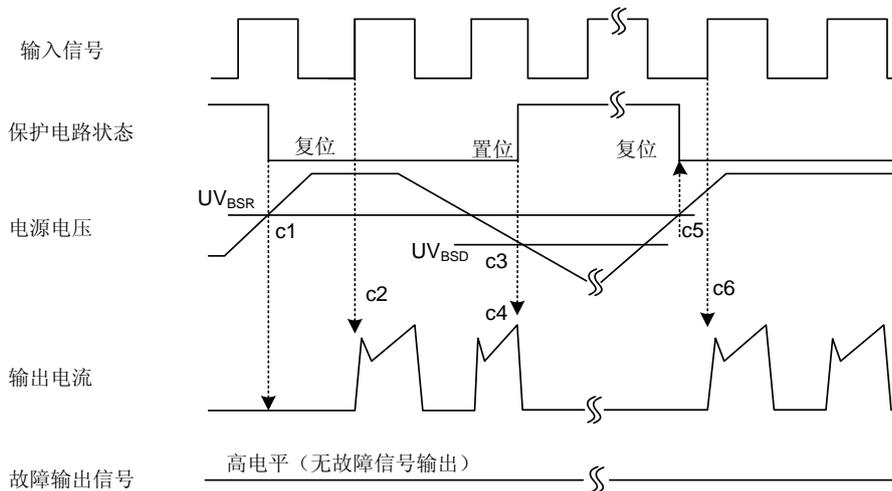
- a1: 正常工作：IGBT 导通，并且加载负载电流。
- a2: 短路电流检测（SC 触发器）。
- a3: IGBT 门极硬中断。
- a4: IGBT 关断。
- a5: 故障输出定时器开始工作：故障输出信号的脉冲宽度是由外部电容CFO 设定。
- a6: 输入"L": IGBT 处于关断状态。
- a7: 输入"H": IGBT 处于导通状态，但是在故障输出起作用期间，IGBT不导通。
- a8: IGBT 处于关断状态

图3. 短路电流保护（只适合于低侧）



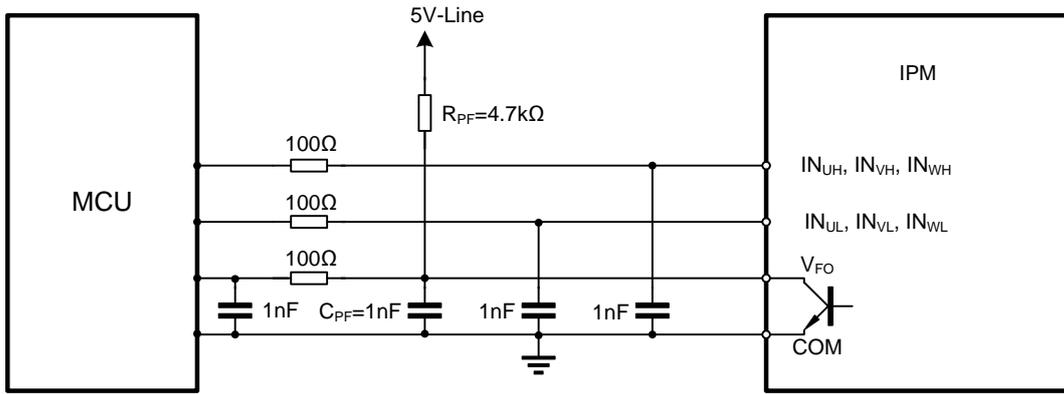
- b1: 电源电压上升到 UV_{CCR} ，电路在下一个输入波形来临的时候开始动作。
- b2: 正常动作：IGBT开启并加载电流。
- b3: 欠压检测点(UV_{CCD})。
- b4: 不管输入是什么信号，IGBT都是关闭状态。
- b5: 开始输出故障指示信号。
- b6: 欠压复位 (UV_{CCR})。
- b7: 正常工作：IGBT导通，并且加载负载电流。

图 4. 欠压保护（低侧）



- c1: 电源电压上升到 UV_{BSR} 后，等到下一个输入信号时，电路才开始动作。
- c2: 正常工作：IGBT导通，并且加载负载电流。
- c3: 欠压检测(UV_{BSD})。
- c4: 不管控制输入条件如何，IGBT都关断，但没有故障输出信号。
- c5: 欠压复位(UV_{BSR})。
- c6: 正常工作：IGBT导通，并且加载负载电流。

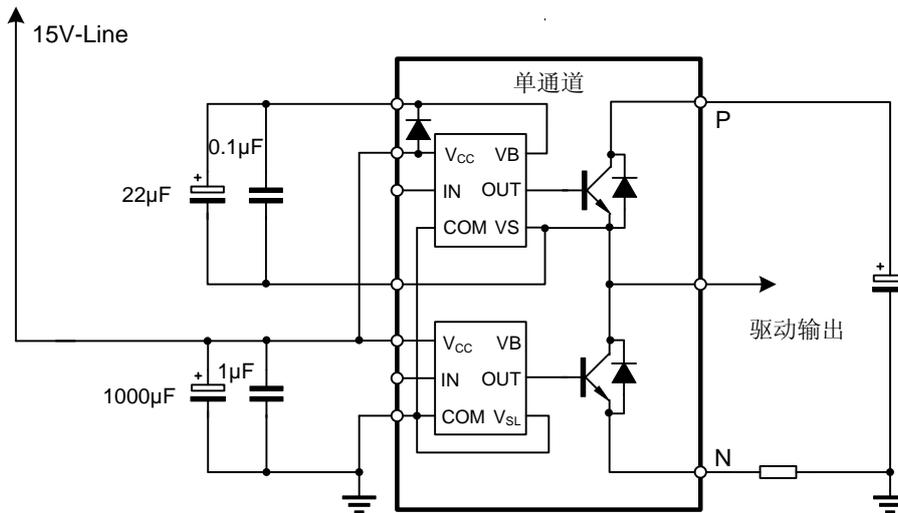
图 5. 欠压保护（高侧）



说明:

每个输入端子的 RC 耦合, 要根据 PWM 控制方案及其 PCB 的连线阻抗而改变。IPM 的输入端有 5K 的下拉电阻, 实际使用外部滤波电阻的时候需注意输入信号在输入端的电压降。

图 6. 推荐的 MCU 输入输出连接电路

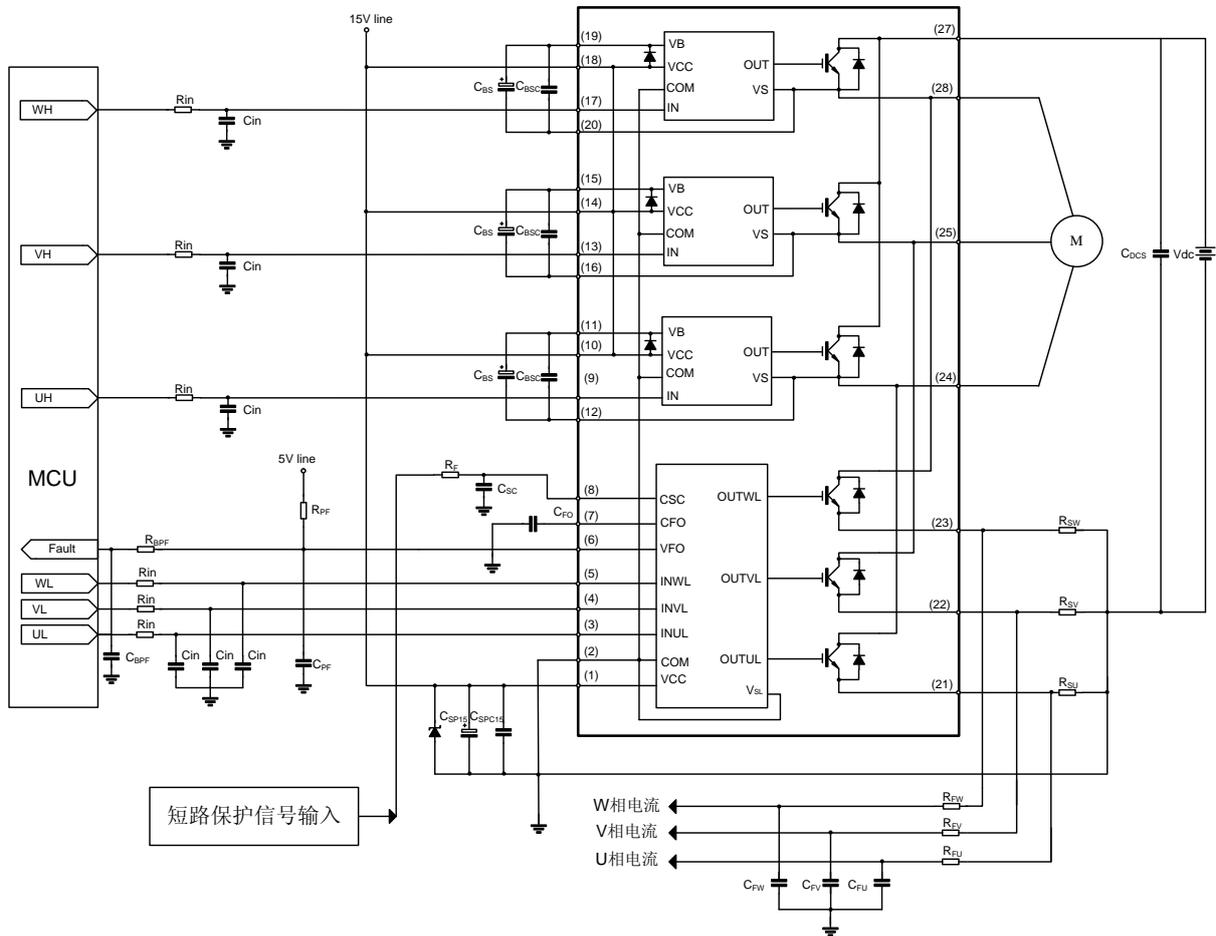


说明:

- 1、自举电容的大小需根据 PWM 控制方案而改变;
- 2、V_{cc}-COM 之间的瓷片电容要求大于 1μF, 且要求安装地尽量靠近功率模块的管脚位置。

图 7. 推荐的自举电路及参数设置

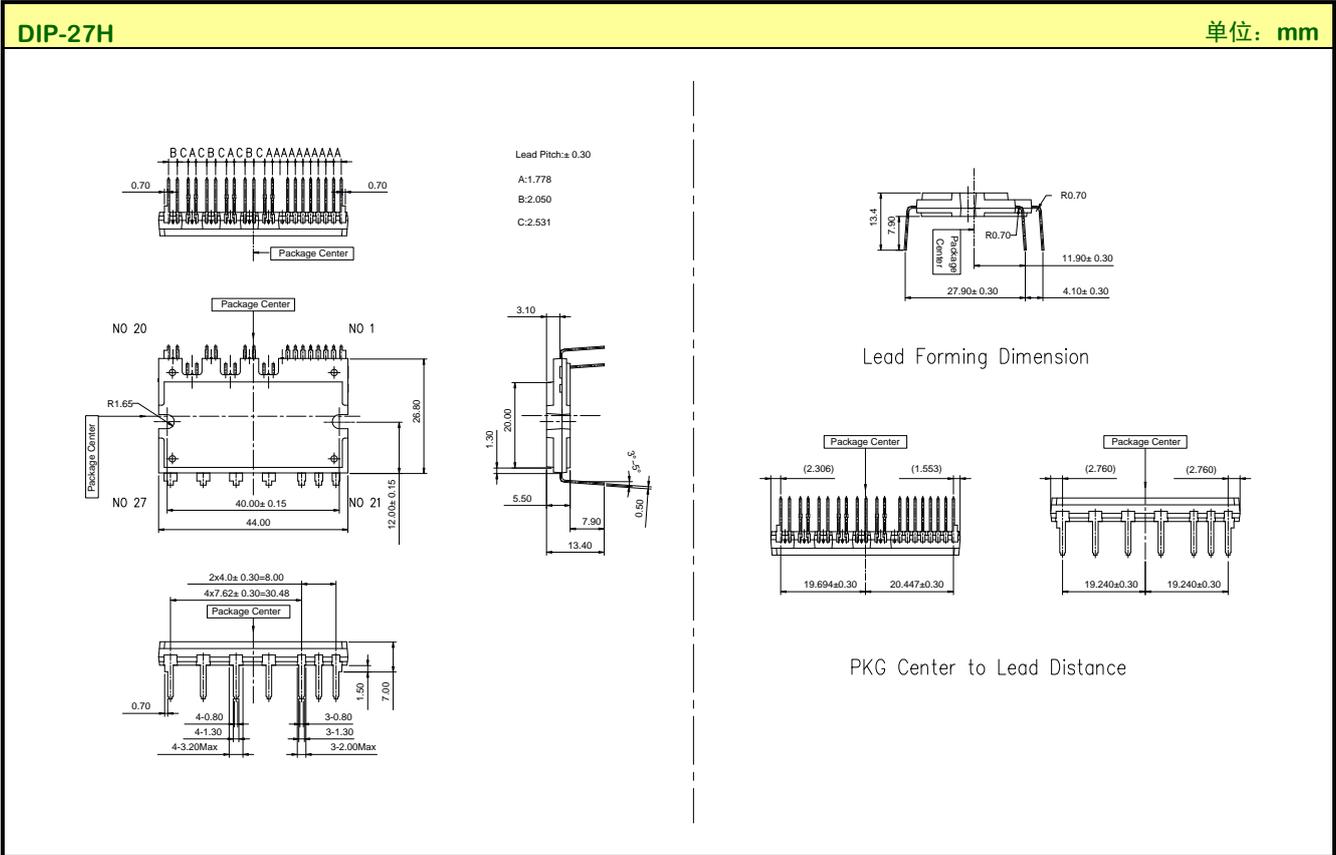
典型应用电路图



备注:

- (1) 各个输入管脚的连线尽量短一点，否则可能引起误动作；
- (2) 输入信号为高电平有效，在HVIC中每个通道的输入端都有一个5KΩ的电阻下拉到地；另外可在输入端增加RC滤波电路来预防不正确输入引起的浪涌噪声， R_{in} C_{in} 的时间常数选择在50~150nS，并且 C_{in} 不要小于1nF（推荐 $R_{in}=100\Omega$ ， $C_{in}=1nF$ ）；
- (3) 为防止浪涌损坏，PN之间建议加一个高频非感性平复电容，容值在0.1~0.22μF，电容的连线要尽量短；
- (4) 电流检测电阻与IPM之间的连线要尽量短，来防止连线电感产生大的浪涌电压损坏IPM；
- (5) 15V电源输入端最好加一个至少7倍于自举电容CBS（自举电容建议大于1μF）的滤波电容；
- (6) 各个外接电容安放得尽量靠近IPM的管脚；
- (7) V_{FO} 输出级开路，需外接4.7kΩ电阻上拉到5V 电源；
- (8) V_{FO} 故障输出脉宽 t_{FO} 取决于 C_{FO} ， $C_{FO}=18.3 \times 10^{-6} \times t_{FO}[F]$ ，若 $C_{FO}=33\text{ nF}$ ，则 $t_{FO}=1.8\text{ms}$ （典型值）；
- (9) 在短路保护电路中，请将RF、CSC的时间常数选定在1.5~2μs的范围内，同时RF和CSC周围的连线要求尽可能的短。

封装外形图



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SD30M60AC	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	1.1	作 者:	陈颜
------	-----	------	----

修改记录:

1. 增加内置自举二极管, Vs 与输出管脚 UVW 内部连接

版 本:	1.0	作 者:	唐李明
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 正式发布版本

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SILAN\(士兰微\)](#)